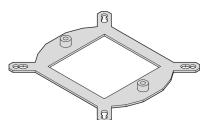


Interscale Mounting Bracket for 70 mm FHC

The mounting bracket enables a user to assemble an Intel or AMD processor.



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Designed for ATX/ITX/Mini ITX & COM using Intel core-i processors and AMD processors with the following sockets: Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Utilizes keep out zones to not interfere with other board components

Designed to assemble the 70 mm Flexible Heat Conductor to the CPU

SPECIFIKACE

Product Type:	Bracket
Works With:	Cases
Typ:	CPU Adapter
Produktová řada:	Interscale

Table 1/1

Katalogové číslo	Design Feature	Množství v balení	Povrchová úprava	Materiál	Rychlé odeslání
24830-002	Intel CPU	1	Aluminum-Zinc Plated	Ocel	Ne
24830-003	AMD CPU	1	Aluminum-Zinc Plated	Ocel	Ne

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE